

報道関係者各位

2015年7月29日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

Intel 第6世代Coreプロセッサ「Skylake」対応の空冷CPUクーラー¹
メモリ干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計採用
特許取得のVGF技術とフラップ形状のVEFフイン
熱伝導効率に優れる4本の直径6mm銅製ヒートパイプ
CPUヒートスプレッダに直接触れるダイレクトタッチ方式を採用
優れた冷却性能を発揮するTCC熱伝導性コーティング
Cluster Advance PWMタイプの静圧120mmファン2基搭載
PWM対応の回転範囲を3段階で切り替え可能
ENERMAX ETS-T40Fit Series ETS-T40F-W

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、メモリ干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計採用、Cluster Advance PWMタイプの静圧120mmファン2基搭載、Intel第6世代Coreプロセッサ「Skylake」に対応したサイドフロータイプの空冷CPUクーラー、ETS-T40Fit Series ETS-T40F-Wを2015年8月5日より、全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

◆ETS-T40F-W

ETS-T40F-Wは、Intel第6世代Coreプロセッサ「Skylake」に対応したサイドフロータイプの空冷CPUクーラーです。メモリ干渉を回避するスリム設計、特許を取得したVGA技術とフラップ形状のVEFフイン、熱伝導効率に優れる4本の直径6mm銅製ヒートパイプはダイレクトタッチ式を採用、冷却性能を高めて耐腐食性を向上させるTCC熱伝導性コーティング、Cluster Advance PWMタイプの静圧120mmファン2基搭載、PWM対応の回転範囲を3段階で切り替え可能なAPS Control機能を採用、優れた冷却性能と高い静音性を発揮します。



◆ETS-T40F-W 製品特徴

・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応

付属のユニバーサルブラケットを利用することで、最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応します。Intel LGA2011-V3/2011/1366/1156/1155/1150、AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・メモリ干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計

メモリとの干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計を採用しています。優れた冷却性能を維持しながらヒートシンクを 42.5mm 厚に抑え、汎用性を高めています。

・特許を取得した VGF テクノロジの採用

52 枚のアルミニウムフィンすべてに特許を取得した VGF(Vortex generator flow)加工が施されています。ヒートパイプ背面の無風領域に空気を取り込むことで、ヒートシンク内のホットスポットを無くし冷却効果を高めます。

・フラップ形状、VEF を施した独自のフィン

フラップ形状、VEF(Vacuum Effect)を施した独自のフィンを採用しています。外側の空気をヒートシンクに取り込むための最適な気流を作り出します。

・HDT(ヒートパイプ ダイレクト タッチ)の採用

ベースとフィンを繋ぐパイプ部分は、直径 6mm × 4 本が CPU コアに直接触するダイレクトタッチ式を採用しています。熱伝導率に優れる銅を CPU と直に接触させることにより強力に冷却します。

・優れた冷却性能を発揮する TCC 热伝導性コーティング

ヒートパイプと放熱フィンには、熱伝導性に優れる塗装コーティング技術 TCC(Thermal Conductive Coating)が施されています。ENERMAX のラボの実験結果では、無塗装と TCC 塗装の冷却比較実験において最大 13% の冷却性能を発揮、圧倒的な熱伝導効率により冷却性能を高め、経年劣化によるヒートシンクの腐食を防止します。

・Cluster Advance PWM タイプ静圧 120mm ファン 2 基搭載

Cluster Advance PWM タイプの静圧 120mm ファンを 2 基搭載しています。独自のツイスターべアリング設計で優れた冷却性能と、高い静音性を実現、最小回転数 800rpm～最大回転数 2200rpm まで対応します。

・選べる 3 つの回転範囲 APS(Adjustable Peak Speed) Control 機能

800rpm～2200rpm の PWM 回転範囲を、スイッチの切り替えによって 3 段階に調整が可能です。ファン中心部分のスイッチにより 800～1500rpm(ウルトラサイレント)、800～1800rpm(サイレント)、800～2200rpm(パフォーマンス)の 3 つのモードを選択、システム環境や好みに合わせて回転範囲を選ぶことができます。

・CPU グリス Dow Corning TC-5121 付属

高い熱伝導率を実現する Dow Corning 製 CPU グリス、TC-5121 を付属しています。高い熱伝導率と冷却性能を実現する CPU グリスです。

◆ETS-T40F-W スペック

型番	ETS-T40F-W	
JAN	4713157721938	
サイズ	W126mm × D95.8mm × H161.7mm ※ヒートパイプの突起、付属ファンを含みます	
重量	約 460g ※ファン 1 つを含む	
ヒートパイプ	素材	銅
	本数	4 本
	直径	6mm
ベース	素材	アルミニウム
フイン	素材	アルミニウム
ファン	サイズ	120 × 120 × 25mm
	コネクタ	4 ピン
	ペアリング	ツイスターべアリング
	LED	White LED
	機能	PWM、APS
	回転数	800～1500/1800/2200rpm
	エアフロー	37.57～71.30/86.70/105.90CFM
	静圧	0.72～1.67/2.41/3.6mmH2O
	音響ノイズ	10～17/21/27dBA
対応 CPU ソケット	Intel LGA2011-V3	Intel Core i7
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	--
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7
	AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/ FM2+	AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon

	AMD Sempron X2 AMD Sempron
保証	1 年
付属品	1 × ユニバーサル バックプレート 4 × ポジションスクリュ 4 × スタンドオフ 1 × Intel マウンティングプレート 1 × AMD マウンティングプレート 8 × AMD マウンティングプレートスクリュ 4 × スプリングスクリュ 4 × Intel LGA2011 スクリュ 1 × プレッシャーマウンティングプレート 1 × サーマルグリス 2 × ファンブラケット 4 × ブラケットスクリュ 4 × バイブレーションアブソーピングパッド 1 × 取扱説明書
パッケージサイズ	W160mm × D125mm × H185mm
パッケージ重量	約 1080g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

ETS-T40F-W

◆発売日

2015 年 8 月 5 日

◆店頭予想売価

6,480 円前後(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/ets-t40f-w/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/07/ETS-T40Fit.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp
--	--